20

CLIPPEDIMAGE= JP363290271A

PAT-NO: JP363290271A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63290271 A

TITLE: SHUTTER FOR TARGET PART OF SPUTTERING DEVICE

PUBN-DATE: November 28, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

ODA, YOSHIO

MORI, YOSHIAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

APPL-NO: JP62123509

NAME

SEIKO EPSON CORP

COUNTRY N/A

APPL-DATE: May 20, 1987

INT-CL (IPC): C23C014/34

US-CL-CURRENT: 204/298.11,204/298.26

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To form a desired film on a substrate and to prevent contamination of targets by rotating the shutter of a target part which has an aperture part and shielding part and is used in a sputtering device around the concentrical axis above the plural targets and moving the shutter vertically between the targets and the substrate.

CONSTITUTION: The plural targets 2a, 2b are concentrically disposed to face the substrate 6 to be treated in a vacuum chamber 1. The disk-shaped shutter 3 of the target part having the aperture part 3a and the shielding part 3b is concentrically rotated by its driving shaft 4 relative to the plural targets and is moved vertically between the substrate 6 and the targets by the shaft 4. Only the target 2a adheres to the substrate 6 when the aperture part of the shutter 3 comes over the target 2a on movement of the shutter near to the targets. A high-frequency induction discharge hardly arises in the target 2b, since the spacing from the shutter 3 is small. The consumption of the target 2b is thus prevented. The contaminating material on the target surface is adhered to the shutter 3 by rising the shutter 3 to the substrate 6 side. The target surface is thereby cleaned.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

SHUTTER

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-290271

⊕Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)11月28日

C 23 C 14/34

8520-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

**劉発明の名称** スパツタ装置のターゲット部シャッタ

到特 頤 昭62-123509

四出 願 昭62(1987)5月20日

⑫発 明 者 織 田 吉 夫 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

会社内

①出 願 人 セイコーエプソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

⑩代理人 弁理士最上 務 外1名

明 和 包

1. 范明の名称

スパッタ装置のターゲット部シャッタ

### 2. 特許請求の範囲

3. 強明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本弱明はスパッタ装置のターゲット部シャッタに関する。

(従来の技術)

従来、スパック装置のシャッタとしては、第3 図に示すように関口部3 a と遊蔽部3 b とを持ち (発明が解決しようとする問題点)

しかし従来のシャッタの場合、複数のシャッタを必要とするために駆動機構およびシール機構が投雑になるという問題点があった。また技術部シャッタが援動できる余地が必要なため、大阪領のあった。そこで本発明は従来のこのような問題であった。そこで本発明は従来のこのような問題をおおいは多数の基板の設置が可能なターゲット部シャッタの提供を目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明によるスペック設置のターケット部のターケットが同心円状に改置をおれたなののクーケットが同心の円状に改竄をなれたないのののでは、いいないののでは、からなるスペックの設置において、国口部との変勢をありに回転しかの相助し行ることを特徴とする。

上記のような本勢明の構成によれば、 単一のクーケット部シャックをターケット 8 5 1 に移動させて回転させることにより、延板に付着させたいる 5 1 に回転させることにより、ターケット 表面の 汚染物質の除去が可能となる。

#### (実施例)

3 に付着させて除去させることが可能となる。 さらにクーゲット2 a、2 bを遮蔽してシャッタ3をクーゲット2 a、2 b側に近づけることにより逆スペッタ(スペッタエッチ) 時の不純物がターゲット2 a、2 bに付着すること6 防げる。

本発明は以上説明したように、猛板に付替させたい物質のターゲットの選択および、ターゲットを適の汚染物質を去が、単一のターゲット部シャッタの回転および掲動のみにより行なえるため情態が回単となる。しから猛板部シャッタの協動する余地が不用となるため、大面積あるいは多数の猛板の設置を可能とする効果がある。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明によるスパッタ装置において、ターゲット部シャッタがターゲット寄りに移動した時を示す断面図、第2図は本発明によるスパッタ設置においてターゲット部シャッタが延復寄りに移動した時の断面図、第3図は従来のスパッタ

よび、 遊 蔽部 3 b を 持つ ターゲット 部シャック 3 は、 ターケット ホルグ 5 と同心 軸上で 回転 しかっ 招助し ひる クーケット 部シャック 胚動 軸 4 に 固定されている。

またターケット2aを交換した時などには、第2回のようにターケット部シャック3を延収6分かりに移動させることにより、放電を超こしやすくし、さらにクーケット部シャッタ3を回転させてターケット2a、2bを遮蔽してスパッタすることにより、ターケット表面の汚染物質をシャッタ

装置の断面図である。

- 1 ... チャンパ
- 2 a 、 2 b … ターゲット
- 3 … ターゲット部シャッタ
- 3 a…ターゲット部シャッタ間口部
- 3 b … ターゲット部シャッタ遮蔽部
- 4…ターゲット部シャック駆動軸
- 5 … ターゲットホルダ
- 6 … 基板
- 7…技板ホルグ
- 8 … 猛板部シャック
- 9 … 基板郎シャック駆動軸

以上

出版人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 最 上 務 値1名



